

tML<sup>®</sup> - Teilfrontplatte mit 6x MPO/MTP<sup>®</sup> Typ B (Key Up/Up) für Modulträger 1HE ausziehbar



## tML<sup>®</sup> 24

tML<sup>®</sup> 24 ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP<sup>®</sup>24 Faser - und Telco-Steckverbinder, über die zwölf bzw. sechs Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind mit SR8 derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML<sup>®</sup>-Verkabelungssystem als bewährtes tML<sup>®</sup> Standard - System sowie in den hoch innovativen Varianten tML<sup>®</sup> Xtended sowie neu als tML<sup>®</sup> 32 - System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Die tML<sup>®</sup>- LWL Teilfrontplatte ist für den Einbau im 1HE tML<sup>®</sup> - Modulträger ausziehbar (für 8 x Module) vorgesehen.. Die tML<sup>®</sup> HD Teilfrontplatte kann nur zusammen mit dem tML<sup>®</sup> HD Patchkabel eingesetzt werden.



**tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH**

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 8805 61 13  
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tML® - Teilfrontplatte mit 6x MPO/MTP® Typ B (Key Up/Up) für Modulträger 1HE ausziehbar

## Technische Daten

Bestückung	6 x MPO/MTP® Adapter (grau)
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

## tML® - Teilfrontplatten

Frontplatte	Edelstahl
Abmessungen	108 x 20 mm

## LWL Adapter

Typ	MPO/MTP®
Anwendung	Multimode OM1/OM2
Bauform	ohne Flansch
Einbauform	SC Simplex
Orientierung	Typ B, Key up/up
Farbe	Grau
Material	Kunststoff
Hülse	--
Klappe	--
Standards	IEC 61754-7 TIA 604-5
Hersteller	US Conec

## Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-M06MP-GN-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 6x MPO/MTP® Typ A (Key Up/Down) OS2 Grün für Modulträger 1HE ausziehbar
TML-M06MP-GR-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 6x MPO/MTP® Typ B (Key Up/Up) für Modulträger 1HE ausziehbar
TML-M06MP-LG-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 6x MPO/MTP® Typ A (Key Up/Down) OM5 Limegreen für Modulträger 1HE ausziehbar
TML-M06MP-TK-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 6x MPO/MTP® Typ A (Key Up/Down) OM3 Aqua für Modulträger 1HE ausziehbar
TML-M06MP-VI-A8	tML® - Teilfrontplatte mit 6x MPO/MTP® Typ A (Key Up/Down) OM4 Magenta für Modulträger 1HE ausziehbar